**國立雲林科技大學國際發明競賽參賽(遴選)申請表**

|  |  |
| --- | --- |
| 收件日期： 年 月 日 編號： (請勿自行填寫) | |
| **參展項目**  (請自行勾選一項) | □第24屆馬來西亞MTE國際發明展  □第28屆俄羅斯阿基米德國際發明展  □第50屆瑞士日內瓦國際發明展  □第39屆日本東京創新天才國際發明展  □第36屆馬來西亞ITEX國際發明展  □第21屆烏克蘭國際發明展  □第19屆波蘭華沙國際發明展  □2025台灣創新技術博覽會  □第49屆克羅埃西亞INOVA國際發明展  □第13屆澳門國際創新發明展  □第16屆IIIC國際創新發明競賽  □第12屆香港創新科技國際發明展  □第21屆韓國首爾國際發明展 |
| **歷年參展狀況**  (請確實勾選) | 是否參加過2022~2024年間之『台灣創新技術博覽會』  □是，參加年度： ，得獎獎項：  □否 |
| 其他發明展獲獎紀錄：  □□年□俄羅斯阿基米德國際發明展□□□□□□□□獎項  □□年□瑞士日內瓦國際發明展□□□□□□□□□□獎項  □□年□馬來西亞國際發明展□□□□□□□□□□□獎項  □□年□烏克蘭國際發明展□□□□□□□□□□□□獎項  □□年□波蘭華沙國際發明展□□□□□□□□□□□獎項  □□年□克羅埃西亞國際發明展□□□□□□□□□□□獎項  □□年□澳門國際創新發明展□□□□□□□□□□□獎項  □□年□香港創新國際發明展□□□□□□□□□□□獎項  □□年□日本國際創新發明展□□□□□□□□□□□獎項  □□年□韓國首爾國際發明展□□□□□□□□□□□獎項  其他 獎項  (請敘明獲獎年度、項目、獎項) |
| **作品名稱**  (具專利者請  填專利名稱) | 中文： |
| 英文： |
| **作品創作人**  (請指定一人作為主要之聯絡窗口，請勿將已離校或即將離校的學生作為主要聯絡人，不足請自行添加) | 中文姓名： **（該欄位請填寫老師）** |
| 英文姓名： **（需與護照使用者相同）** |
| 單位名稱/職稱： |
| 電子郵件： |
| 連絡電話：校內分機： 手機： |
| 中文姓名： **（主要聯絡人）** |
| 英文姓名： **（需與護照使用者相同）** |
| 單位名稱/職稱： |
| 電子郵件： |
| 連絡電話：校內分機： 手機： |
| 中文姓名： |
| 英文姓名： **（需與護照使用者相同）** |
| 單位名稱/職稱： |
| 電子郵件： |
| 連絡電話：校內分機： 手機： |
| 中文姓名： |
| 英文姓名： **（需與護照使用者相同）** |
| 單位名稱/職稱： |
| 電子郵件： |
| 連絡電話：校內分機： 手機： |
| **是否為計畫產出** | □否  □是，補助單位：  計畫名稱：  計畫編號： |
| **是否有意願**  **派人員參展** | □否  □是， 人 |
| **創新價值、進步性、新穎性** | 請說明參賽作品之特色與重要性，如：技術創新的程度、與現有技術之差異性、專利之獨特性、技術可實施性、實施成本、技術應用廣度、設計創意等等。(請以12號字標楷體填寫，並檢附相關證明文件) |
| **功能與實用性** | 請就參賽作品之使用操作簡便、顧及安全性及環境保護考量、維修簡易、相容性、擴充性、功能性、人體工學、節省能源等進行說明（請以12號字標楷體填寫，並檢附相關證明文件） |
| **產業應用性評估** | 請就參賽作品之適用產業、技術應用範圍、市場潛力分析及該技術可產生效益(創造產值)等進行說明（請以12號字標楷體填寫，並檢附相關證明文件） |
| **商品化程度** | 請就已技轉、授權、產學合作、商品化價值或具商品化潛力等進行說明(請以12號字標楷體填寫，並檢附相關證明文件） |
| **性別友善性** | 作品具有性別友善或促進性別平等之功能特性(請以12號字標楷體填寫） |
| **技術領域** (單選) | 1、⬜半導體類 2、⬜資訊類 3、⬜通訊類  4、⬜電力⬜量測⬜光及儲存裝置類  5、⬜生技醫藥⬜農藥⬜飲食品⬜嗜好品⬜微生物⬜生物技術類  6、⬜無機化學⬜有機化學及高分子化學類  7、⬜光電液晶類-平面顯示器 8、⬜機械類  9、⬜生活用品⬜土木⬜醫工類 10、⬜設計類(設計專利) |
| **中文技術說明**  (限200字以上) |  |
| **英文技術說明**  (限200字以上) |  |
| **技術成熟度** (單選) | □量產 □試量產 □雛型 □實驗室階段 □概念 □其他 |
| **專利狀況**  (無者免填) | □尚未申請專利  □申請中，申請日： 年 月 日，申請案號：  □已獲證，獲證日： 年 月 日，專利證號： |
| **技術圖片** | **請另外提供3張規格為1024\*768像素(150dpi)含以上之圖片檔案，並附上圖片中英文說明。** |
| **作品尺寸** | ⬜實體模型展示：作品大小：長( 　 cm) \*寬( 　 cm)\*高( 　 cm)  ⬜無實體可展出 |
| **技術影片** | **必須提供** |
| **備註** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 創作人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(簽或章) 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 創作人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(簽或章) 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 創作人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(簽或章) 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 創作人：\_\_\_\_\_\_\_\_(簽或章) 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 創作人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(簽或章) 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 創作人：\_\_\_\_\_\_\_\_(簽或章) 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 創作人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(簽或章) 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 創作人：\_\_\_\_\_\_\_\_(簽或章) 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(不足請自行添加)

**參賽作品專利資料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **發明人** | 中文 | | 限填專利證書或專利申請書上之資訊 |
| 英文 | | 限填專利證書或專利申請書上之資訊 |
| **參賽作品**  **專利名稱**  (需與專利證書或專利申請書登記相同) | 中文 | |  |
| 英文 | |  |
| **參賽作品**  **商品名稱**  (已可應用於商品者可填寫此欄) | 中文 | |  |
| 英文 | |  |
| 專利證書號（或申請案號）：發明/設計/新型第\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_號 | | | |
| 專利技術類別  (請勾選所參賽  專利所屬範疇) | | 1、⬜半導體類 2、⬜資訊類 3、⬜通訊類  4、⬜電力⬜量測⬜光及儲存裝置類  5、⬜生技醫藥⬜農藥⬜飲食品⬜嗜好品⬜微生物⬜生物技術類  6、⬜無機化學⬜有機化學及高分子化學類  7、⬜光電液晶類-平面顯示器 8、⬜機械類  9、⬜生活用品⬜土木⬜醫工類 10、⬜設計類(設計專利)  **※參展專利之技術類別，請自行至中華民國專利資訊檢索系統網查詢IPC分類號，再依所附IPC分類明細表進行勾選。** | |

1. 參賽作品若為專利或有相關配合之專利，請確實填寫，無則免填。
2. **填列資訊請務必與專利證書或專利申請書資料一致。**